CLIPPEDIMAGE= JP363161672A

PAT-NO: JP363161672A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63161672 A TITLE: ORGANIC THIN FILM ELEMENT

PUBN-DATE: July 5, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIZUSHIMA, KOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO: JP61307662

APPL-DATE: December 25, 1986

INT-CL_(IPC): H01L029/78; H01L021/368; H01L029/28

US-CL-CURRENT: 257/410

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the dielectric strength of a gate insulating film composed of extra-thin films by inserting a semiconductor thin film between the gate insulating film and a gate electrode.

CONSTITUTION: Five layers of PMMA polymer films are built up on a substrate between N-type layers 2 and 3 by an LB method to form a gate insulating film 4 of an approximately 10 & angst; thickness. Five layers of phthalocyanine dielectric films are built up on the gate insulating film 4 by the LB method so as to have an approximately 30 & angst; thickness as an organic semiconductor thin film 5. A gate electrode 6 is composed of an evaporated Au film of an approximately 1,000 & angst; thickness. With this constitution, the pinning of a Fermi-level is eliminated and the normal operation of a MOS transistor can be provided. With the embodiment employing an SiO<SB>2</SB> film of an approximately 20 & angst; thickness as the gate insulating film 4 and polydiacetylene dielectric thin films are built up by the LB method so as to have an approximately 100 & angst; thickness, the inversion in the surface of the GaAs substrate 1 can be realized and the normal operation of the MOS transistor can be provided:

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-161672

⑨Int_CI.*
識別記号 庁内整理番号
田 01 L 29/78 21/368 29/28
3 0 1 G-8422-5F 7630-5F 6835-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称 有機薄膜素子

②特 願 昭61-307662

愛出 願 昭61(1986)12月25日

發発 明 者 水 島 公 一

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

②出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

60代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

का आत स

1. 発明の名称

有機薄膜索子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 超海膜からなるゲート絶縁般を有する有機海膜素子において、ゲート電極とゲート絶縁膜の間に半導体海膜を介在させたことを特徴とする有機海膜素子。
- (2) 前記ゲート絶縁膜は、ラングミュア・ブロジェット法により形成された有機薄膜である特許弱水の範囲第1項記載の有機薄膜素子。
- (3) 前記半導体薄膜は、ラングミュア・プロジェット法により形成された有機薄膜である特許 請求の範囲第1項記載の有機薄膜素子。
- (4) 前記ゲート絶縁膜は、無機絶縁膜である 特許請求の範囲第1項記載の有機薄膜素子。
- (5) 前記半導体薄膜は、無機半導体薄膜である特許請求の範囲第1項記載の有機薄膜案子。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

. (産業上の利用分野)

本発明は、超薄膜をゲート絶縁膜として用いた有機薄膜素子である絶縁ゲート型電界効果トランジスタ (MISトランジスタ) に関する。

(従来の技術)

M1Sトランジスタのうち、特に化合物やタののうち、特に化ランジスタのうち、特にトランジスタのうち、内にはなった。 MOSト 道路がある。 MOS 界面でないがある。 MAは、 Tan を Tan を

面は反転せず、トランジスタ動作しない。

界面状態密度の高い化合物半導体を用いて MISトランジスタを実現するためには、数人~ 数10人という極めて薄い薄膜、いわゆる超薄膜 であってしかも欠陥の少ないものが必要である。 この様な超薄膜の形成技術として近年、ラングミ ュア・プロジェット (LB) 法に代表される有機 分子の薄膜形成技術が注目され、その各種素子へ の応用技術開発が活発化している。実際、ダーラ ム (Durham)大学のロバーツ (G. G. Roberts) はLB法による有機薄膜(LB膜) をゲート絶殺 膜として州いたMISトランジスタの研究を発表 している。しかし化合物半導体では、昇面単位の 比較的少ない1nPを除いて半導体表面の反転現 **象は観測されていない。またLB膜では数10Å** 程度或いはそれ以下の超薄膜が得られるが、この 様な超薄膜では火陥が多く、これをゲート絶縁襞 としてこの上に企風電板を形成した場合、電極企 **鼠が超薄膜内の火陥に入り込むため、電極と半導** 体が簡単に短絡してしまう、という問題があった。

極に世圧を印加した時、ゲート電極から半導体薄膜に注入された電子または止れ等のキャリアは半導体消膜とゲート絶縁膜の界面に輸送されるから、実効的にゲート絶縁膜に直接電圧を印加したのと等値になる。つまり半導体薄膜は超薄膜からなるゲート絶縁膜の耐圧を実効的に向上させる働きをするが、ゲート電極から半導体表面に所定の電性を与える妨げにはならない。従って界面準位を与える物半導体を用いたMISトランジスタが実現できる。

本発明において用いる半導体薄膜は、キャリア 走行時間を十分短いものとするため、短絡防止に 必要な最小限の厚さ、好ましくは数100人程度 以下にする。またこの半導体薄膜は、ゲート電極 金属からのキャリア注入効率を上げるために、そ、 のイオン化エネルギーまたは電子観和力がゲート 電極金属の仕事関数に近いもの、即ちオーミと、 コンタクト或いはそれに近い条件を満たすでと、 少にもればを少なくするためにゲート電極から 让人されるキャリア以外のキャリアはできるだけ (発明が解決しようとする問題点)

本発明はこの様な問題を解決した、 超薄膜からなるゲート絶縁膜を用いたMISトランジスクを 提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本免明は、超传膜をゲート絶球膜として出いるMISトランジスクにおいて、ゲート絶球膜と ゲート電極の間に半導体視膜を介在させたことを 特徴とする。

(作用)

ゲート絶縁膜とゲート電極の間に半導体薄膜を挿入すると、欠陥が多い超薄膜からなるゲート 絶縁膜に電極金属が入り込んでゲート電極と半導体が短格する事態が防止される。しかもゲート電

少ないこと、が狙ましい。

(実施例)

以下、本苑明の火施例を図面を診照して説明する。

図は一実施例のnチャネルMISトランジスタである。1はp型GaAs基板であり、2、3はソース、ドレインとなるn型層である。これらn型層2、3間の基板1にPMMA高分子膜をLB法により5層累積して約10人のゲート絶線費4を形成し、この上に有機半導体薄膜5として、フタロシアニン誘導体膜をLB法により5層累積して約30人のPみに形成している。ゲート電極6は約1000人のAu 蒸着膜である。

このような構成により、フェルミ・レベルのピン止めがなく、正常なMOSトランジスタ動作を示した。

図の構成において、ゲート絶録膜4として厚さ 約20人のSi0。膜を川い、有機半導体消膜5 としてポリジアセチレン誘導体消膜をLB法によ り約100人器積形成した。この実施例において もGaAs 基板 l の表面の反転が実現し、正常な MOSトランジスタ動作が観測された。

本発明におけるゲート絶縁襲としては、無機絶 縁膜ではSiO2膜の他例えばAL2O3 等が用いられる。有機絶縁膜では以下に示すような種々 の化合物が用いられる。

(1) 下記一般式で表わされる置換可能な飽和 および不飽和炭化水素誘導体

R .- X

ここで、Rは置換可能なCH3 (CH2-)n 或いは、

C H₂-(C H₂-)_p(C H₂ = C H₂-)_q(C H₂-)_e((但し、n およびp + q + l は 8 以上) からなる 酸水果である。また、x は 親水果を表わし、

- C O O H . - O H . - S O 3 H . - C O O R' . - N H 2 . - N [⊕] (R') 3 Y - (Y はハロゲン) などが挙げられる。

(2) 種々の重合性分子

例えば、置換可能なアクリレート、メタクリレート、 ピニルエーテル、スチレン、 ピニルアルコ

膜とゲート電極の間に半導体薄膜を挿入することにより、超薄膜からなるゲート絶縁膜の耐圧を実質的に向上し、従来困難であった化合物半導体を 別いたMISトランジスクが実現できる。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例によるMOSトランジス タを示す図である。

1 … p 型 G a A s 基 板 、 2 , 3 … n 型 M 、 4 … ゲート 粋 材 膜 (P M M A 高 分 子 膜) 、 5 … 半 尊 体 薄 膜 (フ タ ロ シ ア ニ シ L B 膜) 、 6 … ゲート 電 極 (A u 膜) 。

出願人代理人 弁理上 鈴江武彦

ール、アクリルアミド、アクリル等のピニル重合体。アラニン、グルタメート、アスパルテートなどのα-アミノ酸。 ε-アミノカプロン酸等のα-アミノ酸以外のアミノ酸。 ヘキサメチレンジアミンなどのジアミンとヘキサメチレンジカルボン酸等のジカルボン酸 1:1 混合物よりなるポリイミド重合体。

これらの分子はそれ自身 L B 法による 異 設が可能な 場合は単独で用いることができる。 単独で製膜できない場合は (1) で示したような単独で製膜できる絶縁性分子と混合して用いる。

本発明で用いる半導体薄膜としては、実施例で示したものの他、アルバレン化合物、含ら複素環型化合物、アミン型化合物、金属鉛体化合物、含N複素環型化合物、比役系を多く含むポリマーなどが利用できる。また有機半導体薄膜の他、 Si. GaAs. In Pなどの無機半導体薄膜を用いることもできる。

[発明の効果]

以上述べたように本発明によれば、ゲート絶縁

